

51

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Int. Cl.:

B 23 k, 35/36

B 23 k, 35/24

B 23 k, 35/26

DEUTSCHES PATENTAMT



52

Deutsche Kl.:

49 h, 35/36

49 h, 35/24

49 h, 35/26

Behördeneigentum

10

# Patentschrift

# 1 483 474

11

Aktenzeichen: P 14 83 474.3-24 (O 9434)

21

Anmeldetag: 20. Mai 1963

22

Offenlegungstag: 18. September 1969

43

Auslegungstag: 11. April 1974

44

Ausgabetag: 21. November 1974

45

Patentschrift stimmt mit der Auslegeschrift überein

Ausstellungspriorität: —

30

Unionspriorität

32

Datum: —

33

Land: —

31

Aktenzeichen: —

54

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines vorgeformten Weichlotes

61

Zusatz zu: —

62

Ausscheidung aus: —

73

Patentiert für: Ohara, Mitsutaro, Kyoto (Japan)

Vertreter gem. § 16 PatG: Mitscherlich, H., Dipl.-Ing.; Gunschmann, K., Dipl.-Ing.; Patentanwälte, 8000 München

72

Als Erfinder benannt: Erfinder ist der Anmelder

56

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DT-PS 351 509

DT-PS 533 026

DT-PS 738 536

DT-PS 748 342

DT-PS 816 939

DT-PS 817 777

DT-AS 1 023 231

OE-PS 203 824

CH-PS 281 145

GB-PS 662 697

GB-PS 680 588

Lüder, »Handbuch der Löttechnik«,

1952, S. 152 bis 154